ハイブリッド検証プラットフォーム

HES-DVM は、SoC/ASIC のハードウェア、およびソフト ウェア開発向けハイブリッド検証環境です。シミュレー ションアクセラレーションやトランザクションレベル コ・エミュレーション、インサーキットエミュレーション (ISE)、プロトタイピングなど色々なモードでチップ レベルやシステムレベルのデザイン検証を実行する事が 可能です

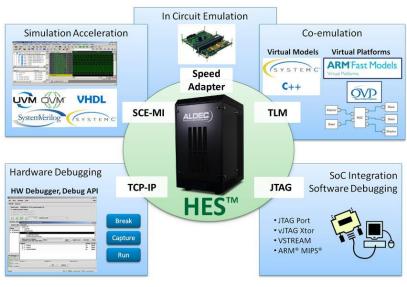
AUTOMATED **DESIGN SETUP** VIP **VERIFICATION** LIBRARY **INTERFACES** HES PROTOTYPING **DEBUGGING BOARDS** HARDWARE HES & 3rd Party EMULATION SOLUTIONS

主な機能:

- 同一ボードを使用した幅広いアプリケーション用途: シミュレーションアクセラレーション、ハイブリッド コ・エミュレーション、ICE、フィジカルプロトタイピング
- 複数FPGAを搭載したボードに対するデザイン分割、パーティショニングと インターコネクトをサポートする自動セットアップ
- FPGAの完全な可視化とメモリビューアなどの豊富なデバッグ機能
- Linux およびWindows 環境をサポート
 - ICEでは実データストリームでのテストが可能
 - FPGAプロトタイピング・ボードとの接続方法多数
 - エミュレーション用・プロトタイピング用にペリ フェラルのドーターカードを開発可
 - 既製のスピードアダプタを提供可能
- シームレスに統合 シミュレーションテス トベンチと環境を再利 用

HDLシミュレータと

- どんな種類のテスト ベンチにも対応
- サイクルベース、信号 レベルの精度をサポー
- AccelleraのSCE-MIで 再利用と生産性向上
- 網羅的なデバッギン グ・オプション
- デザインの自動 セットアップ



- バーチャルプラッ トフォームとエミ ュレータにより、 速度と精度を犠牲 にせずにSoC全体の 検証が可能
- 高速FPGAベースの エミュレーション とバーチャルプラ ットフォームをシ ームレスに統合
- SystemC/TLM インタフェースと 幅広いタイミング 精度をサポート
- AMBA AHB, AXI, OCPインタフェー スを標準サポート

- 多彩なデバッグ機能(プローブ、トリガ、ブレーク ポイント、サンプリング・クロックなど)
- 各種波形データベース(ASDB, FDSB, VCDの波形)
- テストベンチやアプリケーションに簡単に組み込める
- PCIeのホスト接続でデバッギング・データの高速転送
- ターゲット・ハードウェアでシリコン製造前に ファームウェア検証
- ハードウェア・ソフトウェア協調検証
- ICEかバーチャルペリフェラルかを選択可能
- TCP/IP機能を持つvJTAGバーチャルペリフェラルで ネットワークアクセス可能

アルデック・ジャパン株式会社

東京都品川区東五反田1丁目7番11号 AIOS 五反田アネックス 4F

- 03-6277-2850
- sales-jp@aldec.com
- http://www.aldec.com/jp



HES-XCVU9P-QDRプロトタイピングボード

Xilinx Virtex UltraScale+ XCVU9P FPGAを搭載した HES-XCVU9P-QDRボードは、QSFP28による高帯 域幅および低遅延通信を必要とするハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)ソリューションを 実現します。 カスタマイズ可能なFPGAとQDR-II+ を組み合わせることで、ソフトウェアアクセラレーション、データ処理、電気通信などの処理能力が向上します。 PCle x16 ロープロファイル・ハーフレングスボードは、エンタープライズ・ラック・システムに容易に収まり、最高のパフォーマンス密度を 実現します



HES-XCVU9P-QDRの主な特徴:

FPGA Device

Xilinx Virtex UltraScale+ XCVU9P-FLGB2104

Memory

3x QDR-II+ 144Mb memory 2x QSPI 512Mb Flash memory

Global Clock

4x Oscillators (100MHz, 200MHz, 300MHz and 400MHz) 3x Clocks (200MHz) for memory interface Dedicated clock buffer for PCIe interface Programmable oscillators for QSFP28

Interfaces

PCIe x16 gen3 endpoint 2x QSFP28 up to 131Gb/s USB-to-JTAG connector

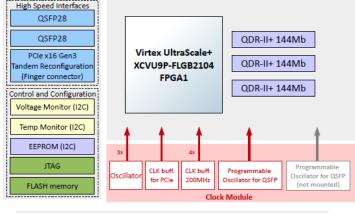
Miscellaneous

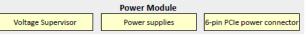
12C devices:

- 2x EEPROM 64Kb memory
- · temperature sensor
- Current monitor

Half-Length, Low Profile x16 PCle Form Factor

Power-supply voltage: 12V









アルデック・ジャパン株式会社

東京都品川区東五反田1丁目7番11号 AIOS 五反田アネックス 4F

6 03-6277-2850

sales-jp@aldec.com



HES-XCVU9P-ZU7EVプロトタイピングボード

HES-XCVU9P-ZU7EVは、巨大なデジタル信号処理を必要とするハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)アプリケーション用に設計されています。 このボードは、 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC (ZU7EV)とXilinx Virtex UltraScale+ (XCVU9P)を独自に統合しています。この異種コンピューティングプラットフォームは、クアッドコアの ARM Cortex-A53、デュアルコアのARM Cortex-R5リアルタイム処理ユニット、ARM Mali-400 MP2 GPU、統合された H.264/H.265ビデオコーデック、および16nm FinFETノードのUltraScale+プログラマブルロジックを利用しています



HES-XCVU9P-ZU7EVの主な特徴:

FPGA Device

Xilinx Virtex UltraScale+ XCVU9P-FLGB2104 Xilinx Zyng Ultrascale+ ZU7EV-FFVC1156

Memory

2x 18-bit 576 Mb RLDRAM-3 modules (XCVU9P)

2x SODIMM DDR4 slots (XCVU9P)

2x 4Gb DDR4 modules (ZU7EV)

1x SODIMM DDR4 slot (ZU7EV)

2x 512Mb Quad SPI Flash (ZU7EV)

Miscellaneous

4x user LEDs 8x user Switch

Power-supply voltage: 12V

Interfaces

ZU7EV:

- PCIe 3.0 x8
- SATA
- DisplayPort
- UART
- 2x MicroSD
- 1Gb Ethernet
- USB 3.0

XCVU9P:

- PCle 3.0 x8/x16
- FMC+
- 2x QSFP28
- 2x Samtec Firefly
- 10x SATA (8x HOST and 2x DEVICE)
- HDMI 2.0 Sink/Source
- USB 3.0
- UART



アルデック・ジャパン株式会社

東京都品川区東五反田1丁目7番11号 AIOS 五反田アネックス 4F

03-6277-2850

sales-ip@aldec.com



HES-US-440プロトタイピングボード

HES-US-440ボードは、Xilinx Virtex UltraScale XCVU440 ロジックモジュールとARMデュアルコア Cortex-A9 CPUを搭載したXilinx Zynq-7000 ホストモジュールのユニークな組み合わせを提供し、デザインのためにワンボード・テストベンチを構築できます。最大2600万ゲートゲートの中規模ASICデザイン、または大規模FPGAデザインの高速物理プロトタイプとエミュレーションに最適化されています。



HES-US440の主な特徴:

FPGA Device

Xilinx Virtex UltraScale XCVU440-A2892 Xilinx Zynq-7000 XC7Z100-FFG900

Memory

XCZ100:

- 1GB of DDR3
- SPI Flash, EEPROM

XCVU440

- 4x SODIMM DDR4 connector
- 2x RLD3
- · SPI Flash, NAND Flash

Miscellaneous

User LEDs User Switch

Power-supply voltage: 12V

Interfaces

XCZ100:

- PCle 2.0 x8
- USB 2.0
- UART
- 2x MicroSD
- 1Gb Ethernet
- FMC-HPC

XCVU440:

- PCIe 3.0 x8
- QSFP+
- BullsEye GTH (4line)
- 2x SATA
- 1Gb Ethernet
- USB 3.0, USB 2.0 OTG
- UART
- HDMI
- MicroSD
- GPIO
- 3x FMC-HPC



アルデック・ジャパン株式会社

東京都品川区東五反田1丁目7番11号 AIOS 五反田アネックス 4F

03-6277-2850





HES-US-1320プロトタイピングボード

HES-US-1320は、Xilinx XCVU440 ロジックモジュールを3つ搭載したアルデックの大容量FPGA ボードで、ASIC/SoC デザインの高速フィジカルプロトタイピングやエミュレーションをターゲットとしています。このボードは推定7,900 万ゲートの容量を持ち、6つのSO-DIMM スロットで最大48GB のDDR4 をサポートし、専用コネクタ(BPXとFMC) で簡単に拡張できます。



HES-US1320の主な特徴:

FPGA Device

3x Xilinx Virtex UltraScale XCVU440-FLGA2892 Xilinx Virtex-7 XC7VX690T-FFG1926 Xilinx Kintex-7 XC7K325T-FFG900

Memory

Up to 48 GB of DDR4 to XCVU440

- 6x DDR4 SO-DIMM slots
- 2 slots and up to 16 GB per FPGA Memories connected to Virtex-7
- 1 DDR3 SO-DIMM slot
- SPI Flash
- NAND Flash

Miscellaneous

User LEDs User Switch

Onboard Battery for FPGA BBRAM Power-supply voltage: 12V

Interfaces

Virtex-7:

- 1Gb Ethernet
- QSFP+
- USB 3.0
- 1x PCle x8 gen3
- 1x Configurable PCIe x16 / x8 gen3
- 2x SATA
- XCVU440:
- GPIO
- 4x FMC-HPC
- Backplane connector (360 DIFF / 720 SE, 48 DIFF / 96 SE HR, 23 GTH)



アルデック・ジャパン株式会社

東京都品川区東五反田1丁目7番11号 AIOS 五反田アネックス 4F

03-6277-2850

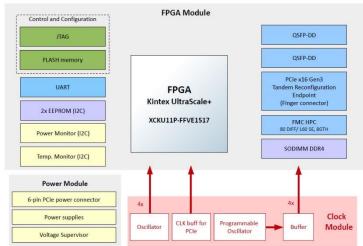




HES-XCKU11P-DDR4プロトタイピングボード

HES-XCKU11P-DDR4は、最高の価格/性能/ワットバランスを提供するXilinxのチップファミリに属する Kintex UltraScale+ XCKU11P が搭載されています。2つのQSFP-DDは、高帯域幅および低遅延通信 (最大400 Gbps)を提供します。SO-DIMMメモリソケットのおかげで、外部高速DDR4メモリモジュールを 接続できます。ANSI/VITA 57.1規格に準拠したFMCコネクタによって、拡張が容易になり追加の周辺機 器にアクセスが可能になります。これらのリソースによりボードは非常にユニバーサルになり、小型で手 頃な価格を維持しながら、多くのアプリケーションで使用することができます。





HES-XCKU11P-DDR4の主な特徴:

FPGA Device

Xilinx Kintex Ultrascale+ XCKU11P-FFVE1517

- 653K System Logic Cells
- 597K CLB Flip-Flops
- 299K CLB LUTs
- 21.1Mb Total Block RAM
- 22.5Mb UltraRAM
- 2,928 DSP Slices

Memory

SODIMM DDR4 Memory socket 512 Mb Flash Memory

2x 64 kb I2C EEPROM

Global Clock

Programmable oscillator for QSFP-DD 4x Oscillators

Dedicated clock buffer for PCIe interface

High speed Interfaces

PCIe x16 gen3 endpoint or PCIe x8 gen4 2x QSFP-DD (total up to 400Gbps

Miscellaneous

FMC HPC standard connector VITA 57.1-2010 compliant (160 SE / 80 DIFF IOs and 8x GTY Links) **UART**

Temperature Sensor

Battery for BBRAM Encrypted Key Storage



アルデック・ジャパン株式会社

東京都品川区東五反田1丁目7番11号 AIOS 五反田アネックス 4F

03-6277-2850

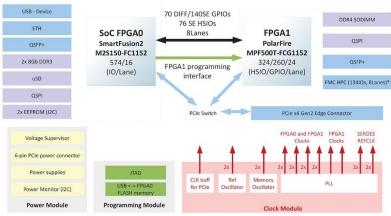
sales-ip@aldec.com



HES-MPF500-M2S150プロトタイピングボード

HES-MPF500-M2S150には、 Microsemi PolarFire MPF500T FPGAロジックモジュール1つと、ARM Cortex-M3を搭載したSmartFusion2 M2S150 SoC ホストモジュール1つを搭載しています。このボードは、Microsemi SmartFusion2 SoC FPGAと PolarFire FPGAの独自の統合を特徴としています。

HES-XCVU9P-QDRの主な特徴:





- ボード上の2つのFPGAは直接I/Oにて接続
- PCIe x4 Gen2 Edge ConnectorにはPCIe スイッチを介して、それぞれのFPGAから アクセス
- 各FPGAにQSFP+ポートを個別に接続
- SmartFusion2はイーサネットおよびUSBが 使用可能
- FMC HPCコネクタ(134本のI/Oと8レーンの高速シリアルI/O)

*90 GPIOs (up to 3.3V) available on FMC LA i HA section, 44 HSIOs (up to 1.8V) on FMC HB section

FPGA Device

Microsemi MPF500T-FCG1152

Microsemi SmartFusion2 M2S150-FC1152

Memory

MPF500T:

- ·SODIMM DDR4 connector
- ·SPI Flash

M2S150:

- ·2x 8Gb DDR3 ECC
- ·SPI Flash
- ·2x I2C EEPROM

Interfaces

PCIe x4 gen2 2x QSFP+ Ethernet 1Gb USB 2.0 Device FMC-HPC

Global Clock

2x user programmable PLL

- ·provide 6 global clocks to target FPGA
- ·4x Global clock to M2S150
- · Reference clock for SERDES and QSFP+ interfaces 4x Oscillators
- 13 clock inputs and 2 ref. clk. for SERDES from FMC connector

Miscellaneous

Standard 6-pin PCI-EXPRESS power connector Power supply voltages supervisors Power Monitor (I2C)



アルデック・ジャパン株式会社

東京都品川区東五反田1丁目7番11号 AIOS 五反田アネックス 4F

03-6277-2850

sales-ip@aldec.com